

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## ASM PACIFIC TECHNOLOGY LIMITED

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：0522)

### 截至二零一三年三月三十一日止三個月之 第一季度未經審核業績公布

#### ASM 於二零一三年第一季度的訂單大幅反彈

- 二零一三年第一季度所有業務的訂單均有所改善。新增訂單總額較二零一二年最後一季增加 22.6% 至 3.069 億美元
- 集團於二零一三年第一季度的訂貨對付運比率為 1.12，於二零一三年三月三十一日的未完成訂單總額增至 2.917 億美元，較二零一二年底上升 11.9%
- 後工序設備業務的盈利能力得到大幅改善
- SMT 設備業務持續錄得正經營盈利，惟今年首季的營業額顯著較低
- 引線框架業務的新增訂單總額較二零一二年第四季度錄得非常強勁的雙位數升幅，現階段已達至較高水平，反映普遍半導體行業處於健康的業務活動水平
- 集團營業額為 2.741 億美元，較二零一二年第四季度減少 6.8%，亦較去年同期減少 4.2%
- 盈利為港幣八百萬元，每股盈利為港幣 0.02 元，每股較前一季度增長港幣 0.14 元，較去年同期則減少 95.5%
- 後工序設備營業額達 1.221 億美元，較前三個月上升 17.0%，較去年同期則減少 11.1%
- SMT 設備營業額為 1.054 億美元，較前三個月減少 28.0%，較去年同期則微升 0.1%
- 引線框架營業額達四千六百六十萬美元，較前三個月及去年同期分別上升 7.6% 及 7.1%
- 二零一三年三月底的現金結存為港幣 11.5 億元

ASM Pacific Technology Limited 董事會欣然宣布截至二零一三年三月三十一日止三個月之未經審核業績如下：

## 業績

ASM Pacific Technology Limited 及其附屬公司（「集團」或「ASMPT」）於截至二零一三年三月三十一日止三個月錄得營業額為港幣21億元，較去年同期的港幣22億元減少4.2%，亦較前一季度減少6.8%。集團於二零一三年第一季度綜合除稅後盈利為港幣八百萬元，二零一二年同期盈利為港幣1.736億元，前一季度虧損為港幣四千四百一十萬元。二零一三年第一季度的每股基本盈利為港幣0.02元（二零一二年第一季度每股盈利：港幣0.44元，二零一二年第四季度每股虧損：港幣0.12元）。

## 財務概要

		截至 二零一三年 三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	截至 二零一二年 十二月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	截至 二零一二年 三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元
	附註			
營業額	1	2,125,516	2,279,801	2,218,759
銷貨成本		(1,580,431)	(1,746,317)	(1,544,836)
毛利	2	545,085	533,484	673,923
其他收益		1,159	6,934	3,891
銷售及分銷費用		(206,035)	(244,430)	(186,886)
一般管理費用		(113,337)	(118,015)	(86,231)
研究及發展支出		(211,665)	(233,316)	(201,456)
其他收益及虧損		10,813	5,940	5,712
財務費用		(4,972)	(3,993)	(2,304)
除稅前盈利(虧損)		21,048	(53,396)	206,649
所得稅開支		(13,096)	9,267	(33,057)
本期間本公司持有人應佔盈利 (虧損)		7,952	(44,129)	173,592
其他全面(支出)收益				
— 換算海外營運公司匯兌差額		(48,929)	38,881	61,566
— 退休福利計劃的除稅後精算 虧損		-	(40,160)	-
本期間其他全面(支出)收益		(48,929)	(1,279)	61,566
本期間本公司持有人應佔全面 (支出)收益總額		(40,977)	(45,408)	235,158
每股盈利(虧損)	3			
— 基本		港幣 0.02 元	港幣(0.12 元)	港幣 0.44 元
— 攤薄		港幣 0.02 元	港幣(0.11 元)	港幣 0.44 元

附註：

## 1. 分部資料

本集團以經營分部分析之營業額和業績如下：

	截至 二零一三年 三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	截至 二零一二年 十二月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	截至 二零一二年 三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元
<b>對外客戶分部營業額</b>			
後工序設備	947,020	809,584	1,064,894
表面貼裝技術設備	817,457	1,134,581	816,697
引線框架	361,039	335,636	337,168
	<b>2,125,516</b>	<b>2,279,801</b>	<b>2,218,759</b>
<b>分部盈利（虧損）</b>			
後工序設備	1,407	(167,474)	144,688
表面貼裝技術設備	2,834	113,850	65,419
引線框架	17,755	18,735	(3,638)
	<b>21,996</b>	<b>(34,889)</b>	<b>206,469</b>
利息收入	932	2,506	3,374
財務費用	(4,972)	(3,993)	(2,304)
未分配其他（支出）收益	(3)	6	(3)
未分配外幣淨匯兌收益	10,971	6,658	6,096
未分配一般管理費用	(7,876)	(23,684)	(6,983)
除稅前盈利（虧損）	<b>21,048</b>	<b>(53,396)</b>	<b>206,649</b>
<b>分部盈利（虧損）之百分比</b>			
後工序設備	0.1%	(20.7%)	13.6%
表面貼裝技術設備	0.3%	10.0%	8.0%
引線框架	4.9%	5.6%	(1.1%)

2. 本集團業務的營業額、毛利及除利息及稅項前盈利（虧損）之分析如下：

	截至二零一三年三月三十一日止三個月		
	後工序業務	表面貼裝技	總額
	(附註)	術設備業務	
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	1,308,059	817,457	2,125,516
毛利	336,314	208,771	545,085
除利息及稅項前盈利	15,390	9,699	25,089
毛利率	25.7%	25.5%	25.6%
除利息及稅項前盈利之百分比	1.2%	1.2%	1.2%

	截至二零一二年十二月三十一日止三個月		
	後工序業務	表面貼裝技	總額
	(附註)	術設備業務	
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	1,145,220	1,134,581	2,279,801
毛利	212,007	321,477	533,484
除利息及稅項前盈利(虧損)	(158,402)	106,492	(51,910)
毛利率	18.5%	28.3%	23.4%
除利息及稅項前盈利(虧損)之百分比	(13.8%)	9.4%	(2.3%)

	截至二零一二年三月三十一日止三個月		
	後工序業務	表面貼裝技	總額
	(附註)	術設備業務	
	(未經審核)	(未經審核)	(未經審核)
	港幣千元	港幣千元	港幣千元
營業額	1,402,062	816,697	2,218,759
毛利	434,276	239,647	673,923
除利息及稅項前盈利	140,997	64,582	205,579
毛利率	31.0%	29.3%	30.4%
除利息及稅項前盈利之百分比	10.1%	7.9%	9.3%

附註：後工序業務：後工序設備及引線框架

### 3. 每股盈利(虧損)

本公司持有人應佔每股基本及攤薄盈利(虧損)乃根據下列數據計算：

	截至 二零一三年 三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	截至 二零一二年 十二月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元	截至 二零一二年 三月三十一日 止三個月 (未經審核) 港幣千元
計算每股基本及攤薄盈利(虧損) 之應佔盈利(虧損) (本期間盈利(虧損))	7,952	(44,129)	173,592
	<b>股份之數量 (以千位計)</b>		
計算每股基本盈利(虧損)之普通 股加權平均股數	399,230	397,667	397,637
來自僱員股份獎勵制度之潛在攤 薄影響之股數	6	1,320	23
計算每股攤薄盈利(虧損)之普通 股加權平均股數	399,236	398,987	397,660

### 業務回顧

集團本年的開始相對不俗。儘管回升速度不及去年同期強勁，惟後工序設備及物料市場呈現明顯改善跡象，標誌著市場正處於復甦階段。

集團所有業務的訂單於二零一三年第一季度均有所改善，令人鼓舞。新增訂單總額較二零一二年最後一季增加 22.6% 至 3.069 億美元，惟較去年同期的訂單水平仍低 17.4%。

尤其是，引線框架業務的新增訂單總額較二零一二年第四季度錄得非常強勁的雙位數升幅，現階段已達至較高水平，反映普遍半導體行業處於健康的業務活動水平。

同樣地，後工序設備業務的新增訂單總額於第一季度反彈，較前一季錄得強勁的雙位數升幅。CMOS 映像感應器(「CIS」)設備的訂單帶動後工序設備的新增訂單復甦，反映市場對智能手機及平板電腦的需求繼續殷切。焊接設備新增訂單的升勢亦緊隨其後。相對而言，與包裝相關的後工序設備的訂單按季度僅錄得溫和的改善。

## 業務回顧（續）

流動裝置的需求仍然是半導體設備市場的主要增長驅動力，其他應用市場如汽車、工業電子及 LED 裝置市場亦呈現明顯的復甦跡象。集團的 LED 設備客戶進一步促進新增訂單於首季復甦，尤其是 LED 一般照明裝置市場。

今年復甦動力較去年同期相對溫和。集團認為這未必是一個負面訊息，因為這意味著今次的復甦很可能會持續一段較長時間。較漸進的回升步伐使市場更有機會於今年下半年進一步加強增長動力。

於二零一三年第一季度，集團的 SMT 設備新增訂單較前一季度維持平穩。整體而言，SMT 設備市場仍然較為疲弱。令人欣喜的是，集團於第一季度接到大量來自中國客戶的訂單，顯示中國 SMT 設備市場正逐步復甦。

於二零一三年首三個月，集團營業額為 2.741 億美元，較去年第四季度及第一季度分別減少 6.8% 及 4.2%。另一方面，後工序業務的營業額則按季度錄得 14.2% 增長。

後工序設備的營業額為 1.221 億美元，較去年第四季度增加 17.0%，較去年同期則減少 11.1%。值得注意的是，後工序設備業務的盈利能力得到大幅改善。雖然該業務單位於二零一二年最後一季罕有地錄得虧損，惟今年首季已迅速回復盈利能力。後工序設備的營業額於二零一三年首季佔集團營業額的 44.6%。

引線框架業務的營業額達四千六百六十萬美元，較前三個月及去年同期分別增加 7.6% 及 7.1%。引線框架的營業額於二零一三年首季佔集團營業額的 17.0%。

SMT 設備的營業額為 1.054 億美元，較去年第四季度減少 28.0%，較去年同期則維持平穩（輕微增加 0.1%）。集團並不會過份憂慮 SMT 設備營業額於今年首季所經歷的季度性收縮。年初向來是 SMT 設備銷售的傳統淡季。此外，SMT 設備業務於去年下半年（尤其是第四季度）表現強勁，乃由於集團取得特定的訂單，並非反映市場之普遍趨勢。事實上，SMT 設備的訂單在過去三個月維持穩定，顯示 SMT 設備市場有很大機會快將復甦。儘管今年首季的營業額顯著較低，SMT 設備業務繼續錄得正經營盈利。於二零一三年首季，SMT 設備的營業額佔集團營業額的 38.4%。

按地區劃分，中國（包括香港）（44.1%）、歐洲（15.2%）、美洲（12.5%）、馬來西亞（7.8%）及韓國（5.8%）乃 ASMP 於二零一三年第一季度的五大市場。

二零一三年第一季度的訂貨對付運比率（即以訂貨淨額除付運額計算）為 1.12。由於訂單增加，集團於二零一三年三月三十一日的未完成訂單總額增至 2.917 億美元，較二零一二年底增加 11.9%。

## 業務回顧（續）

期內，資產增額為港幣七千四百一十萬元，悉數由本季度的折舊及攤銷港幣 1.057 億元所支付。於二零一三年三月三十一日，集團的現金結存為港幣 11.5 億元。

## 展望

隨著新增訂單於第一季度反彈，集團預期所有業務分部的營業額將於第二季度有所改善。由於環球經濟前景仍然瀰漫著許多不穩定因素，因此現階段無法作出任何明確預測。

整體而言，集團認為整體市場氣氛已顯著改善。客戶預期下半年將有強勁表現。除非宏觀經濟不利因素重臨，否則集團預期市場將持續復甦。因此，集團預料訂單於第二季度將會繼續增加。集團期望良好的開端將為二零一三年下半年成就更強勁的表現。

## 賬目審閱

審核委員會已審閱集團截至二零一三年三月三十一日止三個月期間未經審核的簡明綜合財務報表。

## 董事會

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事：Arthur H. del Prado 先生（主席）、盧燦然先生（副主席）、李偉光先生、周全先生及黃梓達先生；非執行董事：Charles Dean del Prado 先生及 Petrus Antonius Maria van Bommel 先生；獨立非執行董事：Orasa Livasiri 小姐、李兆雄先生、樂錦壯先生及黃漢儀先生。

承董事會命  
董事  
李偉光

香港，二零一三年四月二十三日